

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-066

金陵华软科技股份有限公司 关于债权转让进展暨收到债权转让款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议、于2024年5月22日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》，公司及公司全资孙公司深圳金信汇通商业保理有限公司（简称“深圳金信”）与八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）达成了《债权转让协议书》，将本金合计8,599万元的债权及其从权利按债权本金额转让予八大处科技。八大处科技为公司控股股东舞福科技集团有限公司的唯一股东，为公司关联方。本次债权转让事项构成关联交易。具体内容详见公司2024年4月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

本次交易总转让价款为8,599万元，采用分期支付的方式：

1、八大处科技分两期向深圳金信支付债权转让款，第一期金额 2,800 万元，八大处科技应于《债权转让协议书》生效后 30 日内支付；剩余金额 5,499 万元，八大处科技应于 2024 年 12 月 31 日前支付。若基准日至该协议生效日期间债权余额减少，减少的金额应在支付第一期债权转让款时相应扣除。

2、八大处科技应于《债权转让协议书》生效后 30 日内一次性向公司支付债权转让款 300 万元。若基准日至该协议生效日期间债权余额减少，减少的金额应在支付第一期债权转让款时相应扣除。

二、进展情况

截至目前，公司及深圳金信已根据《债权转让协议书》约定收到了八大处科技支付的全部债权转让价款并完成了债权交割。关于本次交易总对价，八大处科技已支付完毕。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日